PATENT ARSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-137287

(43)Date of publication of application: 25.05.1990

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number: 63-291437 (22)Date of filing:

17.11.1988

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(72)Inventor: HAMADA HIROYOSHI

(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE



(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the change of reflectivity of a high reflection film caused by high power operation and long time operation of laser light by using a multilayer film composed of an Al2O3 film and an AIN film as a high reflection film. CONSTITUTION: A Fabry-Perot resonator is arranged in the right and left direction. For example, in a semiconductor laser chip 1 of GaAlAs system, a low reflection Al2O3 is formed on one side end-surface of a resonator. A high reflection film 4 formed on the other end-surface of the resonator of the semiconductor chip 1 is composed of an Al2O3 film 5 and an AlN film 6. In laser ray medium, e.g., three layers of the respective films whose thickness is equal to quarter wavelength are stuck by sputtering

method. The AIN film 6 has a wide band gap, that is, 6.04eV for single crystal, and 5.7eV for amorphous. As the result, light absorption is little as compared with a-Si:H, and optical damage is hardly caused, the Al2O3 film 5 and the AIN film 6 have the same constitution metal element, so that the reaction on the interface between layers is hardly caused when the multilaver is formed by the same film forming apparatus.

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-137287

®Int Cl. 5 H 01 S 3/18 識別記号 庁内整理番号 7377-5F

49公開 平成2年(1990)5月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

半導体レーザ装置 50発明の名称

②特 顧 昭63-291437

②出 類 昭63(1988)11月17日

@発 明 者 浜 田 の出 願 人 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

大阪府守口市京阪本涌2丁目18番地

弁理士 西野 卓嗣 外1名

1. 発明の名称

2、特許請求の範囲

(1) レーザ光を出射する共振器器面上の一方に 高反射膜を、他方に低反射膜を、夫々備えた半導 体レーザ装置において、上記高反射膜はA & ,O, 版とA&X膜からなる多脂膜であることを特徴と する半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は半導体レーザ装置に関するものであ り、特に高出力型のものに適する。

(ロ) 従来の技術

従来、ファブリペロ共振器を有する半導体レー ザ装置においては、その共振器端面の一方に高反 射膜が、他方に低反射膜が形成されている。この うち高反射膜として、非晶質 Si: H膜(以下、 a-Si:H膜と記す)とSiO,膜の2層膜、 あるいけ多勝勝 (特開駅60-235482号公 似) や、a-Si:H膜とAl,O,膜の2層膜、 あるいは多層膜 (SANYO TECHNICA L REVIEW, Vol. 20, No. 1, Feb. 1988) が知られている。こうして、この種半 導体レーザ装置では、 低反射機能から高出力の レーザ光が出射され、高反射騰側から低出力の レーザ光が出射される。この低出力のレーザ光は 通常、半導体レーザ装置の出力モニタに利用され る。即ち、低出力のレーザ光は、その出射方向に 配置された受光器子によって受光され、その出力 に応じた電気信号に変換される。この電気信号 it, APC (automatic power control) 回路に入力される。APC回路 は、入力された電気信号の値、即ちレーザ光の出 力の値に応じて、半導体レーザ装置の駆動業流を 制御し、その値を一定に保つ。

(ハ) 発明が解決しようとする課題 しかし乍ら、高反射膜の一材料としてa-Si : Hを用いた半導体レーザ装置では、レーザ光の 高出力化、あるいは長時間動作によりa-Si:

日様が光を多く吸収し、オプティカルデノーシを受け、その結果液反射機の反射率が経時的に変化してしまう(但し、A & 1.0.0 減 はレーザ光を吸 ひ ないため所る反射率の変化に関与しない)。これにより、低反射吸から出射されるレーザ光の出力が一定であるにもかかわらず、高反射膜から出射されるレーザ光、即ちモニター用レーサ光の出力が低下していくといった現象が生じる。したかって、従来の半導体レーザ装置には、低反射膜から出射されるレーザ光を正確にモニターすることができないといった欠点があった。

本発明は斯る点に鑑み、レーザ光の高出力化及 び長時間動作によって高反射膜の反射率が変化し ない半導体レーザ装置を提供するものである。

(二) 課題を解決するための手段

本発明は、レーザ光を出射する表版協楽画上の 一方に高度射版を、他方に低度射版を、失々編え た半導体レーザ接流であって、上述の課題を解い するため、上記高度射版はA & ,O ,版とA & N版 からなる多層様でわることを特徴とする。

ずつ被着される。ここで、半導体レーザチップ
(1)の発磁波長さ530nmとすると、A & , O , 酸(3)(3)とA & N 残(6)の順序は失々126n
、108nm程度とすればよい。また、これらの機のスパック性による成換条件を表 IIに示す。

SC 1

	A1.0,	K1 X
スパック電力(別/ロリ)	1.2	1.2
スパッチ圧力(Torr)	2~3×10~	2-3×10-
支援関係集(=)	40	40
1-11	At,0,	YTN
211-182	Ar	Ar/N.49/1
事を注意(で)	~150	-150

このようにして形成された本実施例数度における低反射様及び高反射様の反射率は大々、8%、67%となる。また数2に、高反射板(4)における Λ ℓ , O, ij (5) E ij E ij

(ホ) 作用

A & N 版は単結品の6ので 6.0 4 e V. 非晶 質の 6 ので 6 5. T e V と 広いパンドギャップを 有するため、 a - S i: H に 比 し て 光の吸収が少 なく、オプティカルダメージ を受けにくい。 ま た、 A & 1.0 議と A & N 膜は、構成金属元素が同 一であるため、同一の皮膜装置で、これらの多層 機を形成して 6. 各層の界面で反応してい。

(へ) 実施例

第1 個は本発明装置の一実施例を示し、(1)は 図中左右方向にファブリペロ共張移を有する、例 えばGaAをAs系の半導体レーザチップ、(2) は半導体レーザチップ(1)の一方の共距器端面上 ご形成された低吸射機で、Aを10.版(3)からな り、スパック法を用いて、レーザ光の減質内波及 の1/4程度の腹厚に被著される。(4)は半導体 レーザチップ(1)の他方の共振器端面上に形成された高反射機で、Aを10.版(5)とAVNT(6) がちなり、スパック法を用いて、た々VNT(6) 雑質内、液長の1/4程度の膜厚に、例えば3層

***** 2

建華都	從來装置		本実施例装置	
	材料	反射率(2)	材料	反射率(%)
1	A1,0,	1.9	A1,0,	1.9
2	a-Si:H	73	ALN	45
3			A1,0,	9.1
4			Atn	57
5			A1,0,	20
6			Atn	67

ここで、A & O、A & N、a — Si:日の照 柄 率は失々、1、65、1、96、3、1であ り、本実施例を選に用いるA & Nはa — Si:日 より 肌折 率が小さい。このため、本実施例装置の 高反射版(4)は使来装置のそれより6A & O、膜 (5)と A & N(6)の積層数を多くしなければなう ない。しかし、灰る高反射線(4)は製造工程上間 類を生じることなく、容易に形成できる。

第2回は、本実施例装置と、高反射順にA ℓ。 O , 膜と a - S i : H 棟を用いた従来装置を動作 させた時のモンタ出力、即ち高反制機会ら出射されるレーザ光の出力の経時変化を削落し、初期動物は時間とした。のである。ここで、本実施倒装図及び従来装置其半導体レーザチップとして、インナーストライブ型のG a A 4 A 8 平のものを用い、電道50℃の条件の下で低反射膜から出射されるレーザ光の出力を50m以とした。 図から明らかな知く、本実施例装度では美時間にひたって、場一型のモニタ出力が得られるした。

以上、本実施例では、半導体レーザチップ(1) として発張波長830nmのGaA&As系のものを用いたが、本発明装置の半導体レーザチップ(1)はこれに限ることなく、A&N級(6)のパンドギャップに相当する波氏、即ち、A&N級(6)が単結晶のもので206.5nm、非晶質のもので217.5nm以上の提接波長を有するものであればよい。

(ト) 発明の効果

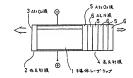
本発明装置によれば、高度射膜として、A &。 O 、膜と A & N膜からなる多層膜を用いることに よって、半導体レーザを高出力化または長時間動作させた場合でも安定したモニタ出力が得られ、 正確なモニタが行える。従って、本英明装置は、 低反射級から出射されるレーザ光を制度良く制御 することが可能である。また、本発明装置は高出 力の半導体装置において特に有効であることか の、舞き機大可能なCD、VD、高速レーザブリ ンタラ、光相機能器への応用に減する。

4. 図面の簡単な説明

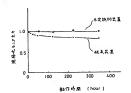
第1 図は本発明の一実施例を示す断面図、第2 図は、本発明装置及び従来装置において高反射膜 関から出射されるシーザ光の出力の経時変化を示 す特性図である。

> 出願人 三洋竜機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外1名)

第1页



第2回



- 451 --